



SC01B

单键电容触摸感应芯片

(智能马桶人体感应、液位检测、触摸、皮肤感应)



1. 概览

1.1 概述

SC01B 是单键电容触摸感应器，它可以通过任何非导电介质（如玻璃和塑料）来感应电容变化。通过设置，SC01B 可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。

1.2 特性

- ◇ 普通按键应用。
- ◇ 智能马桶人体感应应用。
- ◇ 水位检测应用。
- ◇ 保持自动校正，无需外部干预
- ◇ 按键输出经过完全消抖处理
- ◇ 并行一对一输出
- ◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
- ◇ 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装

1.3 应用

- ◇ 替代机械开关，门禁按键，灯控开关
- ◇ 玩具和互动游戏的人机接口
- ◇ 密封键盘面板
- ◇ 金属触摸按键
- ◇ 马桶着座感应器
- ◇ 洗地机清水箱液体检测
- ◇ 各种容器水箱液位检测
- ◇ 净水器设备液体检测

1.4 封装

SC01B采用SOP8封装

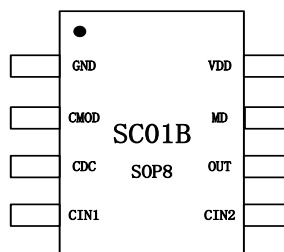


图1-1： 封装简图



1.5 管脚

表1-1: 管脚汇总

管脚顺序	名称	类型	功能
1	GND	Pwr	电源地
2	CMOD	I/O	接电荷收集电容
3	CDC	I/O	接灵敏度电容
4	CIN1	I/O	触摸检测端
5	CIN2	I/O	触摸检测端
6	OUT	OD	感应按键输出
7	MD	I/O	模式设置端
8	VDD	Pwr	电源

管脚类型

I	CMOS 输入
I/O	CMOS 输入/输出
OD	NMOS 开漏输出
Pwr	电源 / 地

1.6 管脚说明

VDD, GND

电源正负输入端。

CMOD

电荷收集电容输入端，接固定值的电容，和灵敏度无关。

CDC

接灵敏度电容，电容范围是最小5pf，最大100pf。根据使用环境选择合适的电容值，数值越小，灵敏度越高。

CIN1

感应电容的输入检测端口。当用于智能马桶人体感应及液位检测应用时，接固定电容作为比较参考电容；当用于普通按键锁存输出应用时，接触摸按键输入。

CIN2

感应电容的输入检测端口。当用于智能马桶人体感应及液位检测应用时，接触摸按键输入；当用于普通按键检测功能时，管脚悬空。

OUT

触摸输出端口。端口内部结构为带上拉电阻的NMOS开漏输出，输出弱高或强低电平，有效电平是强低电平。输出端口内置上拉电阻阻值大概10KΩ左右。

MD

工作模式设置端口：



- 1: 当MD接GND时, 芯片进入普通按键锁存输出模式, 每次检测到手指触摸, 输出电平翻转, 状态锁存。
- 2: 当MD悬空时, 芯片进入智能马桶人体检测模式, 检测到手指触摸, 输出由弱高电平变低电平, 手指离开后, 输出由低电平变弱高电平。
- 3: 当MD接VDD时, 芯片液位检测模式, 当检测液体或者液面到达刻度, 输出由若弱高变低电平, 当没有检测液体或者液面低于刻度, 输出由低电平变弱高。

2. 芯片功能

2.1 初始化时间

上电复位后, 芯片需要120ms进行初始化, 计算感应管脚的环境电容, 然后才能正常工作。

2.2 灵敏度设置

灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小, 灵敏度越高。**电容范围是最小5pf, 最大100pf。**数值越小, 灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性, CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时, 将CDC电容尽量贴近IC放置。

2.3 普通按键锁存输出模式

在普通按键锁存输出模式下, CIN1通道接按键传感器, CIN2通道悬空, 芯片会根据外部环境温度和湿度等的漂移, 按键传感器电容基准参考值也会发生漂移, 芯片会自动调整校正按键传感器的电容基准参考值, 以适应当前环境的变化, 保证触摸按键在不同环境下灵敏度的一致性。

当检测到按键后, 芯片会立即停止校正一段时间, 这段时间大约 50 秒。停止校正时间一到, 芯片会继续自校正, 如果当前按键还是持续有效, 按键信息会被当做环境的漂移立即被更新, 也就是说检测按键有效的时间不会超过 50 秒。

2.4 智能马桶人体感应模式

在智能马桶人体感应的模式下, 芯片分两种阶段, 即上电比较阶段和自校准阶段,

芯片上电200ms内, 芯片进入上电比较阶段, CIN1端口接固定的基准电容, 用于调整CIN1与CIN2之间的差值, CIN2端接人体接触感应器, 芯片上电自动采集触摸通道CIN1与CIN2电容值, 判断CIN2与CIN1通道之间差值, 是否超过内部设定人体感应阈值, 如果超过, 则对应输出端口电平拉低, 直到CIN2与CIN1通道之间差值低于内部设定人体离开阈值, 芯片跳入自校准阶段; 如果不超过, 则对应输出端口保持弱高状态, 则芯片会200ms之后, 自动跳转到自校准阶段。



2.5 液体检测模式

在液位检测的模式下，主要用于监测是否液体存在或者液体是否达到对应高度，CIN1端口接固定的基准电容，用于调整CIN1与CIN2之间的差值，CIN2端接液体检测传感器，芯片上电之后，自动采集触摸通道CIN1与CIN2电容值，判断CIN2与CIN1通道之间差值，是否超过内部设定液体检测阈值，如果超过，则判断液体存在或者液体达到对应高度，则对应输出端口电平拉低，直到CIN2与CIN1通道之间差值低于内部设定液体离开阈值，则对应输出端恢复弱高状态。

2.6 触摸反应时间

芯片外部每个通道大约每隔3ms采样一次。经过按键消抖处理以后，检测到按键按下的反应时间大概是24毫秒，检测按键离开的反应时间大概是18毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒25次。

2.6 输出逻辑

触摸输出有两种状态：弱高或强低。

当MD接GND，芯片设定普通按键锁存输出模式，每一次触摸都会引发输出翻转，状态锁存。

表2-1 MD接GND：按键锁存输出模式

时段	时段1	时段2	时段3	时段4	时段5	时段6
动作	芯片复位	无触摸	触摸	无触摸	触摸	无触摸
触摸输出	弱高	弱高	低电平	低电平	弱高	弱高

当MD悬空，芯片设定智能马桶人体感应模式，检测到触摸时，输出强低，无触摸时，输出弱高。

表2-2 MD悬空：智能马桶人体感应直接输出模式

时段	时段1	时段2	时段3	时段4	时段5	时段6
动作	芯片复位	无人体	人体	无人体	人体	无人体
触摸输出	弱高	弱高	低电平	弱高	低电平	弱高

当MD接VDD，芯片设定液位检测模式，检测到触摸时，输出强低，无触摸时，输出弱高。

表2-3 MD悬空：液位检测直接输出模式

时段	时段1	时段2	时段3	时段4	时段5	时段6
动作	芯片复位	无液体	液体	无液体	液体	无液体
触摸输出	弱高	弱高	低电平	弱高	低电平	弱高

3. 应用

3.1 应用电路

1：普通按键锁存输出模式

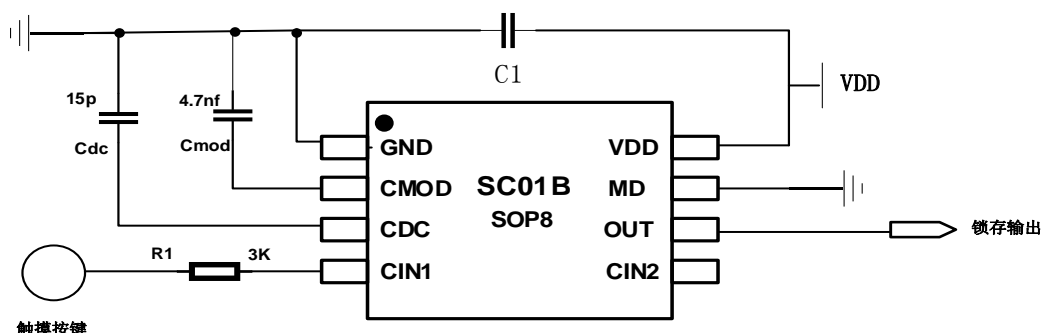


图 3-1：普通按键锁存输出应用电路

注:

1. Cmod是电荷收集电容，通常取值范围在1nf~10nf，典型值是4.7nf。一般不建议更改。
2. Cdc是灵敏度电容，取值范围是最小5pf，最大100pf，电容取值越小，灵敏度越高。

2: 智能马桶人体感应模式

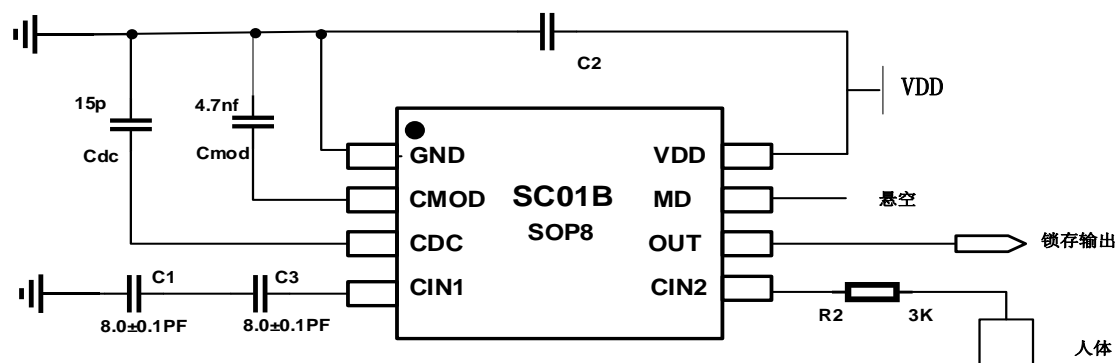


图 3-2：智能马桶人体感应模式应用电路

注:

1. Cmod是电荷收集电容，通常取值范围在1nf~10nf，典型值是4.7nf。一般不建议更改。
2. Cdc是灵敏度电容，主要作用于智能马桶人体感应模式自校准阶段，相对于上电比较阶段作用相对较小，最小5pf，最大100pf，电容取值越小，灵敏度越高。
3. C1和C3电容主要作用于上电比较阶段，电容越大上电比较阶段的灵敏度越差，取值范围取决于人体传感器的大小及PCB版图的布局，一般取值范围0~20PF之间。该电容一般要选择NPO材质，且精度较高级别，低容值的电容，一般要选择±0.1PF或者更高的精度。C1和C3电容串联主要是为了提高CIN1通道整体电容精度和优化CIN1通道灵敏度调整范围，提升产品的一致性。



4、灵敏度调试说明：假设需要调整支持5mm的PP盖板厚度的灵敏度，一般先设置Cdc电容，上电在自校准阶段调整Cdc电容，使得在Cdc电容能够支持5mm的PP的盖板厚度，固定Cdc电容。接下来设置C1和C3，CIN1引脚电容大小应略大于CIN2脚上的寄生电容。估算一个C1和C3电容值以8PF为例，施加人体作用在传感器上，给系统上电，若能检测到人体的存在说明灵敏度偏高或者合适，可以继续往上在探测，继续加大C1和C3电容，是否能够同样检测到人体，直到加大上电较难检测到人体，此时选择上一个电容选项值。施加人体作用在传感器上，给系统上电，无法检测到人体存在，则说明电容太大，灵敏度太低，此时需要适当降低CIN1引脚电容值，即降低C1和C3的电容值，反复降低测试，直到选取C1和C3的电容值串联能够正常在上电的时候检测得到人体。

3：液位检测模式

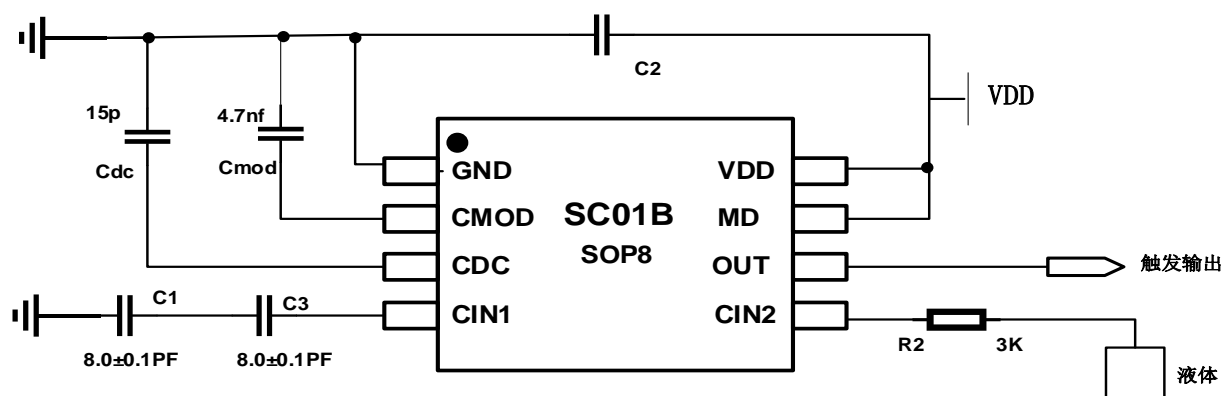


图 3-3 ：液位检测模式应用电路

注：

1. Cmod是电荷收集电容，通常取值范围在1nf~10nf，典型值是4.7nf。一般不建议更改。

2.Cdc是灵敏度电容，主要用于精准调整液位点，一般大小取值范围最小5pf，最大50pf，电容取值越小，灵敏度越高。

3.C1和C3电容用于调整有无液体或者液位是否达到对应高度，该CIN1引脚的总电容对于液位灵敏度调整影响比较大，取值范围取决于液位传感器的大小及PCB版图的布局，一般取值范围0~20PF之间。该电容一般要选择NPO材质，且精度较高级别，低容值的电容，一般要选择±0.1PF或者更高的精度。C1和C3电容串联主要是为了提高CIN1通道整体电容精度和优化CIN1通道灵敏度调整范围，提升产品的一致性。

4、液位调试说明：一般先固定Cdc= 20PF，估算一个C1和C3电容值以PF为例，若上电后，无水状态下或者液体未达到待测液位点时，输出端口为低，说明CIN1引脚总体电容值过小，应该调大C1和C3的电容值；若上电后，液位漫过检测点，输出端口仍然高，说明灵敏度偏低，CIN1引脚总体电容值过大，应该调小C1和C3的容值。在正常工作的情况下，CIN1和CIN2脚上寄生电容的差值越小，灵敏度越高，经过如此反复调整后，得到最佳的电容值，然后将C1和C3的容值固定下来，如果C1和C3的电容值调整的值与理想液位点还是有所偏差，可以通过微调整Cdc电容，使得液位点达到较为理想的值。

4. 详细参数



4.1 额定值*

工作温度	-40 ~ +85°C
存储温度.....	-50 ~ +150°C
最大Vdd电压.....	-0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流.....	±10mA
管脚容限电压.....	-0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts

* 注意: 超出上述值可能导致芯片永久损坏

4.2 电气特性

表4-1: 电气参数 TA = 25°C

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vdd		2.5		6.0	V
电流损耗	Idd	VDD=5.0V		0.68		mA
		VDD=3.3V		0.47		mA
上电初始化时间	Tini			120		ms
感应管脚电容范围	Cin				2.5*Cdc ¹	
OUT输出电阻(NMOS开漏)	Zo	delta Cin > 0.2pF		50		Ohm
		delta Cin < 0.2pF		10K		
OUT输出灌电流	Isk	VDD=5V			10.0	mA
最小检测电容	delta_Cin	CDC=5pf		0.2		pF

注: ¹ 如果感应管脚寄生电容超过2.5倍的Cdc电容, 芯片不能正常工作 (绝大多数情况无需考虑这个限制)

4.3 封装尺寸图 (SOP-8)

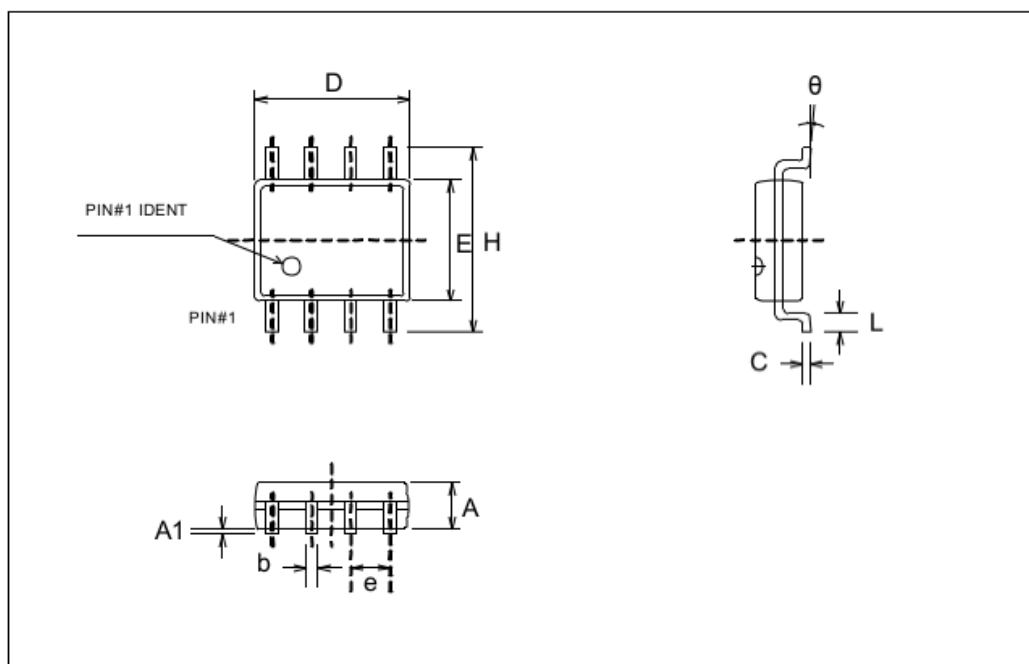


图 4-1: SOP8封装示例

表4-2: 封装尺寸参数

符号	毫米单位			英寸单位		
	最小	典型	最大	最小	典型	最大
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
C	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	.0148	0.156	0.163
e	--	1.27	--	--	0.050	--
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	--	8°	0°	--	8°

5. 电容按键传感器

5.1 触摸按键材料及形状

触摸按键可以是任何形状的导体，中间可以留孔或者镂空，但要保证一定的平面面积。建议使用直径大于12mm 的圆形或者方形，注意避免尖端效应。触摸感应盘可以用 PCB 铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电棉、导电油墨、导电橡胶、导电玻璃的 ITO 层等。图 5-1 所示：



按键感应盘可以是实心或中空矩形、圆形，多边形

图 5-1： 不同形状按键感应盘示例

5.2 触摸感应盘的尺寸

触摸感应盘的尺寸大小：最小 4mmX4mm，最大 30mmX30mm。实际面积大小根据灵敏度的需求而定，面积大小和灵敏度成正比。一般来说，按键感应盘的直径要大于面板厚度的 4 倍，并且增大电极的尺寸，可以提高信噪比。各个感应盘的形状、面积应该相同，以保证灵敏度一致。通常，在绝大多数应用里，12mmX12mm 是个典型值。

5.3 触摸触摸 PAD 和触摸面板的连接方式

- (1) 当用 PCB 的铜箔做触摸 PAD 时，直接将触摸 PAD 用两面胶粘在触摸面板上。
- (2) 使用带弹簧的贴片做触摸 PAD，必须将触摸 PAD 顶在面板上。
- (3) 使用导电橡胶或导电棉，导电橡胶或导电棉底端粘在 PCB 的铜箔上，顶端作为感应盘紧贴在面板上。
- (4) 导电油墨或 ITO 做成柔性 PCB，插在触摸端口的接口里。

5.4 触摸面板的选择

面板必须选用绝缘材料，可以是玻璃、聚苯乙烯、聚氯乙烯（pvc）、尼龙、树脂玻璃等。在生产过程中，要保持面板的材质和厚度不变，面板的表面喷涂必须使用绝缘的油漆。在触摸感应盘面积一定的情况下，面板的厚度和材质决定灵敏度。

通常面板厚度设置在 0~10MM 之间。不同的材料对应着不同的典型厚度，按键感应盘表面要平整，且必须紧密贴在面板上，中间不能有空气间隙。

在实际应用的时候，客户根据实际需要，找到理想的折中值。下面的表格是 PAD 大小和不同材质面板厚度的推荐值。

表 5-1： PAD 大小与不同面板厚度的推荐值



PAD 直径 (MM)	亚克力 (介电 常数 2.6~3.7) (MM)	树脂玻璃 (介 电常数 3.4)	ABS (介电常 数 3.8~4.5)	云母片 (介电 常数 4~8)	普通玻璃 (介电常 数 7.6~8.0)
8	2.25	2.5	3	4.1	5
10	3.25	3.8	4.3	6.2	8
12	4.5	5.1	5.6	8	10
14	5.5	6	6.8	10	12.5

6. 电源

6.1 直流稳压器

SC 系列触摸芯片通过测量电容的微小变化反应触摸输出，因此要求电源的纹波和噪声要小，要注意避免由电源串入的外界强干扰。尤其应用于电磁炉、微波炉时，必须能有效隔离外部干扰及电压突变，因此要求电源有较高稳定度。建议采用如下图所示的 7805 组成的稳压电路。

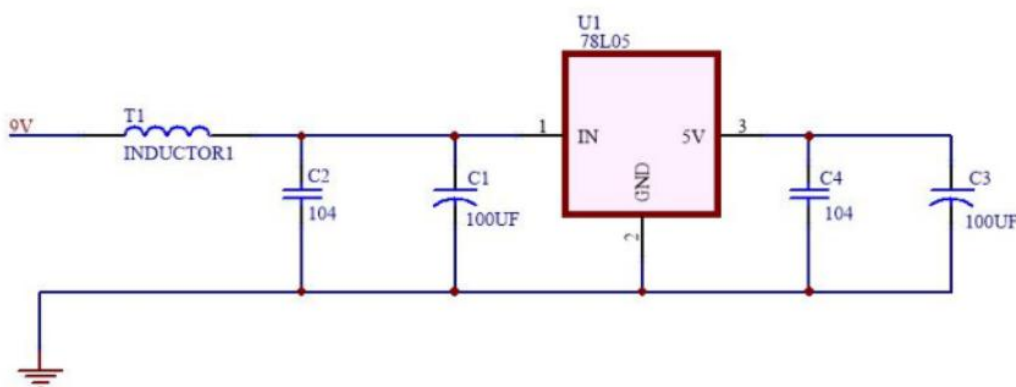


图 6-1: 7805 组成稳压电路

在 PCB 排版时，如果环境较恶劣，建议预留上图中电感 T1 焊盘，应对电磁炉等高噪声的干扰。在普通的应用中，可以不需要此电感。

6.2 稳压器件的放置

PCB LAYOUT 的时候，7805 电源组器件尽量靠近芯片的 VDD 和 GND 管脚。7805 电源组器件尽量与触摸芯片放在同一电路板上，并集中放置，杜绝电源连线过长带来噪声。



6.3 高噪声条件下的注意事项

在高噪声环境应用时，应避免高压(220V)、大电流、高频率操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免，应尽量远离高压大电流的器件区域或在主板上加屏蔽。

6.4 使用主机的 5V 电源

如果用户直接使用主机的 5V 电源，要接如下图的滤波电路，滤波电路中的 C3 电容和 C2 电容的放置规则和 6.2 相同。

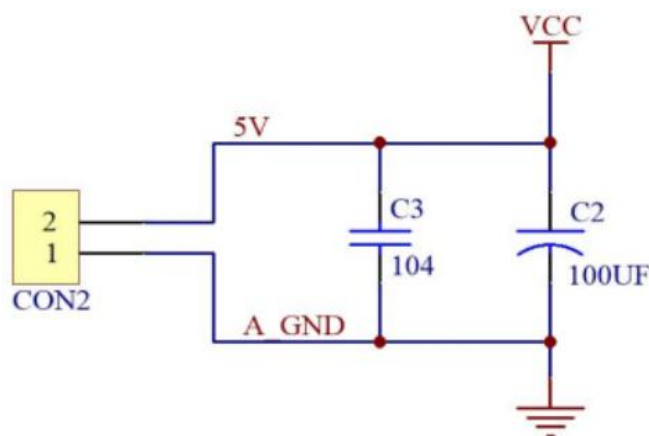


图 6-2: 5V 电源的滤波电路

7. 触摸感应电路 PCB 的设计

7.1 电源线的布线设计

触摸属于模拟敏感器件，同一系统的其他子单元的电路要避免影响到触摸部分的电路，所以触摸电路部分的 VCC 电源线要单独走线，线长尽量短，走线要适当加粗。

7.2 地线的布线设计

触摸芯片的地线不要和其他电路共用，最好单独连到板子电源出入的接地点，也就是通常说的“星形接地”。电路的数字和模拟部分的电源和地分开用星型接法连接。

7.3 触摸应用电路外围元器件的布线设计



触摸芯片的退耦电容，CMOD 电容，CDC 电容及触摸限流电阻尽量要紧靠芯片放置，走线距离尽量短。

7.4 PAD 与 IC 的感应盘输入引脚之间的连线

触摸 IC 尽量要放在中心位置，尽量触摸 IC 到各个 PAD 之间的距离基本平衡。

PAD 输入端的走线，单面板走线建议是 8MIL~13MIL，双面板走线建议是 5~8mil。在工艺允许的情况下，建议越细越好。

PAD 输入端到触摸 IC 的连线不要跨越其他信号线。尤其不能跨越强干扰、高频的信号线。

PAD 输入端到触摸 IC 的连线周围 0.5MM 尽量不要走其他信号线。

7.4 铺地规则

触摸 IC 及其相关的外围电路要铺地，可以有效提高产品抗干扰能力。铺地的注意要点如下：

- (1) 触摸 PAD 与铺地的距离推荐 1.5MM~2.0MM 之间，在这个距离区间内，可以有效平衡系统的抗干扰度和触摸的灵敏度。

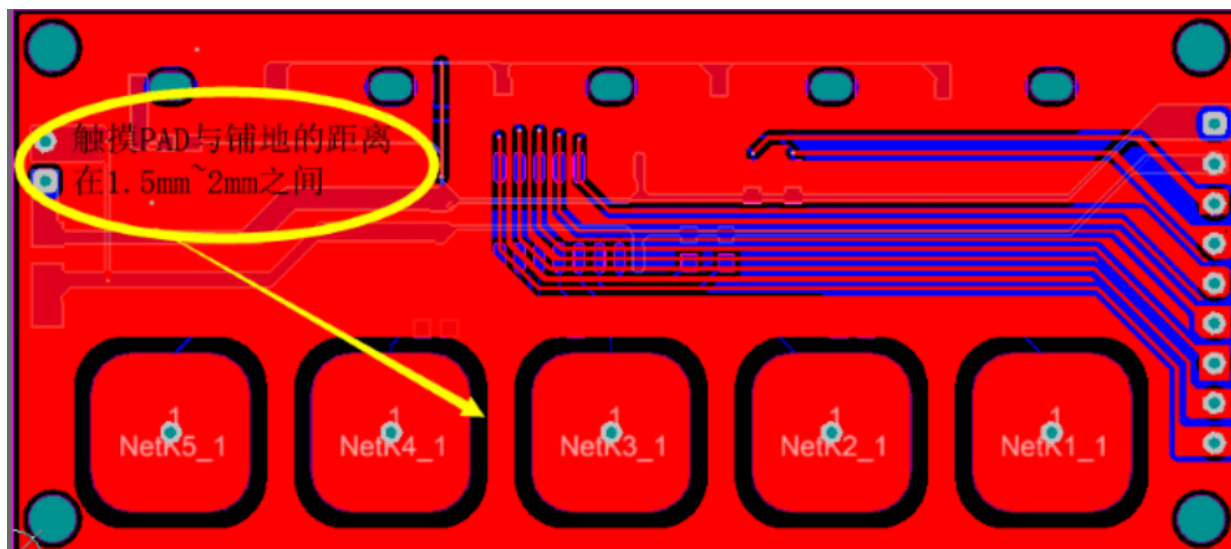


图 7-1：触摸 PAD 离铺地 1.5MM 以上

- (2) 触摸 PAD 周围要铺地，触摸 PAD 正对反面的铺地要做镂空处理，减少寄生电容，改善灵敏度，且要尽量不要放置其他器件或者存在大面积铜箔，不走其他高频信号。

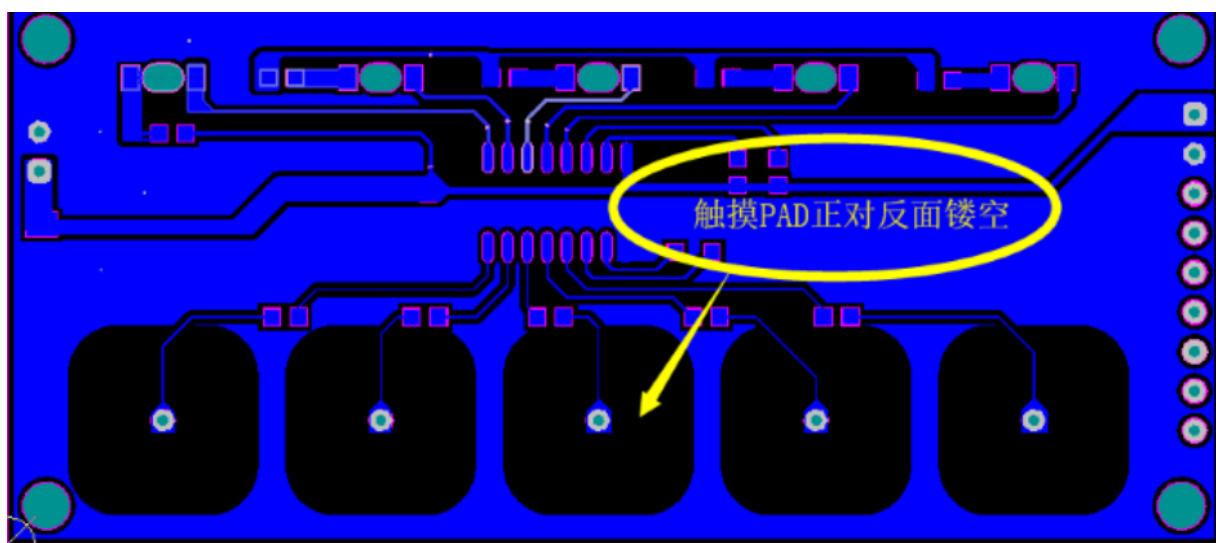


图 7-2：触摸 PAD 正背面镂空

- (3) 触摸信号线离铺地距离保持在 15mil 以上，且相邻触摸信号线之间也要尽量保持在 15mil 以上，避免产生串扰。如下图所示：

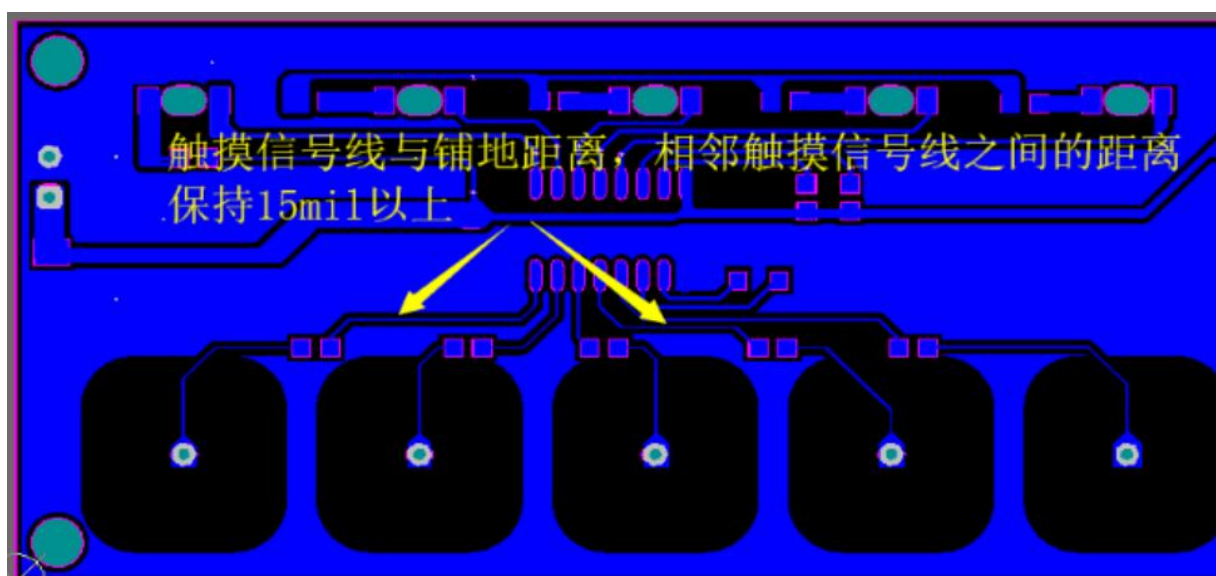


图 7-3：触摸信号线距离铺地及相邻触摸信号线保持 15mil 以上

- (4) 建议触摸 IC 及其相关的外围电路要用实铜铺地，增强芯片本身的抗干扰能力。